

32 位微控制器

HC32L110 系列的 XTL Layout 指导说明

适用对象

但川川刻		
系列	产品型号	
HC32L110	HC32L110C6UA	
	HC32L110C6PA	
	HC32L110C4UA	
	HC32L110C4PA	
	HC32L110B6PA	
	HC32L110B4PA	



目 录

1	摘要		3		
2	介绍。		3		
	Layout 注意事项				
	3.1	距离	4		
	3.2	电源和地	4		
	3.3	隔离	5		
	3.4	外部涂层	5		
	3.5	减少与其他信号之间窜扰	6		
4	总结。		6		
5	其他	盲息	6		
6	版本信息 & 联系方式				



1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 HC32L110 系列的外部低速晶振 XTL Layout 的相关指导和说明。 本篇应用笔记主要包括:

- 距离
- 电源和地
- 隔离
- 外部涂层
- 减少与其他信号之间窜扰

注意:

一本应用笔记为 HC32L110 系列的应用补充材料,不能代替用户手册,具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

2 介绍

HC32L110 系列 MCU 可以外接一个频率为 32.768KHz 的外部晶振,可以提供 RTC 以及超低 功耗模式下工作模块的时钟源信号。用户在 PCB 制板时候,需要注意以下一些事项。

应用笔记 Page 3 of 7



3 Layout 注意事项

3.1 距离

外部晶振单元和负载电容应尽可能靠近芯片端,尽量减小杂散的电感和电容。大的寄生或杂散电感和电容会使得振荡有谐波或杂频,也会增加该晶振的负载,会影响起振和振荡稳定性。外部晶振信号线的较长的走线也会干扰其他信号线,造成 EMI 问题。

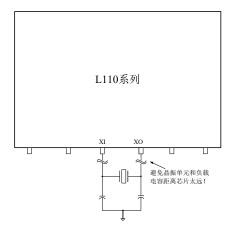


图 1. 晶振电路与芯片长距离走线示意图

3.2 电源和地

外部晶振的地应该单独从参考电源的地引过来,每个外部晶振应该有一个单独的覆地。外部 晶振的地线的连线应该足够宽,避免用很细的线走很长的距离,以防天线效应。

另外,外部晶振的电源应尽可能干净,系统电源应该足够强,而且有够大的去耦电容,避免 噪声在电源系统中传播。

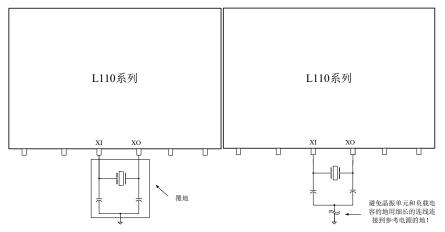


图 2.晶振电路的覆地示意图

图 3. 晶振电路的地的连接不良示意图

应用笔记 Page 4 of 7



3.3 隔离

应该在外部晶振周边用地线做保护隔离环(guard ring),减少外部晶振信号与其他信号之间的相互窜扰。

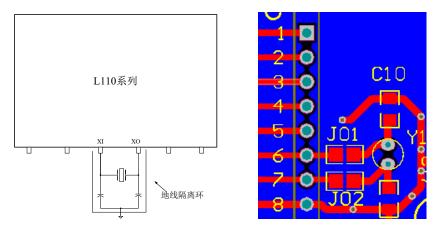


图 4/5. 晶振电路地线隔离环(Ground guard ring 示意图)

3.4 外部涂层

在条件恶劣的应用环境下,如潮湿的环境下,为了减少漏电导致的起振问题,需要在外部晶振区域的 PCB 板上增加涂层,如三防漆。

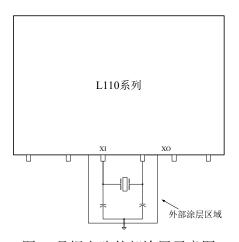


图 6. 晶振电路外部涂层示意图

应用笔记 Page 5 of 7



3.5 减少与其他信号之间窜扰

避免其他信号尤其是高频或大电流信号在外部晶振的上下层走线,或在十分靠近的位置并行走线,以免外部晶振信号与其他信号之间的相互窜扰。

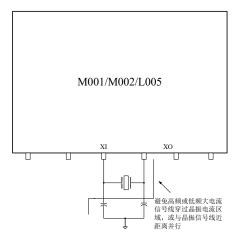


图 7. 晶振电路与其他信号走线引起窜扰示意图

4 总结

以上章节简要介绍了 HC32L110 系列 XTL Layout 的说明和注意事项,用户在实际的应用开发过程中,如果需要更深一步了解晶振的使用方法及操作事项,应以相应的用户手册为准。本章中提到的说明和注意事项,可以作为用户实际 PCB 制板的参考,也可以在实际开发中直接应用。

5 其他信息

技术支持信息: http://www.xhsc.com.cn

应用笔记 Page 6 of 7



6 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2018/5/31	Rev1.0	初版发布。
2022/7/15	Rev1.1	公司 Logo 更新。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@xhsc.com.cn

网址: http://www.xhsc.com.cn

通信地址:上海市浦东新区中科路 1867号 A座 10层

邮编: 201203



应用笔记 AN0051015C